

江苏博迁新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访研 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
活动主题	博迁新材2025年半年度业绩说明会
参与单位名称	线上投资者
时间	2025 年 8 月 27 日
地点	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com
上市公司接待人员	董事兼总经理：陈钢强、董事兼财务总监：裘欧特、董事兼董事会秘书：蒋颖、独立董事：冷军
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容 问题 1:人工智能服务器对高品质 mlcc 需求量有何变化？ 高品质 mlcc 一般需要粒径多少纳米的镍粉？对铜粉的要求也有所提升吗？ 公司回复:尊敬的投资者，您好！据公开资料显示，由于 AI 服务器的功耗是普通服务器的 5-10 倍以上，因此较普通服务器相比，AI 服务器需要更多的 MLCC。公司镍粉作为 MLCC 内电极关键材料，受益于 AI 服务器带动的行业增长，产品结构持续优化。铜粉作为 MLCC 的重要材料，随着 MLCC 的迭代，铜粉也在根据下游客户的需求做积极适配，公司将尽力制备各型铜基

	产品以满足不同客户的各类应用的需要。感谢您对公司的关注，谢谢！ 问题 2：镍粉满产的状态下，是否有提价的空间？另外，日系客户拓展情况如何？有产品试用吗？ 公司回复：尊敬的投资者，您好！公司在始终秉持与客户共同发展理念的基础上，会综合考量上游原材料成本波动、市场供需格局的长期变化以及为客户提供稳定供应的承诺，与客户友好协商定价。公司持续拓展日系客户，相关产品亦处于验证阶段。感谢您对公司的关注，谢谢！ 问题 3：公司金属粉末在光伏 bc 电池，锂离子电池的发展趋势如何？今年的情况是否要好于去年？ 公司回复：尊敬的投资者，您好！公司持续推进金属粉末与非金属粉末在相关领域的应用，2025 年上半年，公司铜基产品出货量跟去年同期相比，增长了 10%左右，硅粉产品出货量同比略有增长。公司研发的相关粉末产品，目前仍处于下游客户试样评价阶段，未来产品验证及相关业务情况尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。感谢您对公司的关注，谢谢！ 问题 4：请问陈总，近期不断有股东减持，请问是否是对未来公司发展没有信心？公司是否有计划回购增持股票？对股价维护这块有什么计划安排？ 公司回复：尊敬的投资者，您好！股东减持是基于自身资金规划需求作出的自主决策，与公司未来发展前景及核心业务价
--	--

	值无关联，不构成对公司当前经营状况及长期发展趋势的判断。自上市以来，公司始终坚守稳健经营底色，核心业务布局持续深化、竞争优势保持稳固。在行业周期波动及外部环境变化的影响下，公司业绩虽阶段性呈现起伏，但公司始终围绕主业核心方向稳步推进，整体经营基本面未发生实质性变化。未来公司将继续聚焦主业深耕，通过采取强化核心竞争力、不断开拓亚微米粉体新应用领域，持续提升盈利稳定性等举措，切实保障股东权益，致力于为投资者创造长期稳定的回报。感谢您对公司的关注，谢谢！ 问题 5：公司的 Pvd 技术有何与同行不同的技术特点？成本方面还有下降的空间吗？谢谢！ 公司回复:尊敬的投资者，您好！公司采用 PVD 技术工业化生产的超细粉体材料具有球形度高、振实密度高、粒径分布均匀等特点，在制备更小粒径的粉体材料上具有优势。公司将继续践行降本增效理念，持续优化生产工艺，不断提升生产效率。感谢您对公司的关注，谢谢！ 问题 6：陈总您好，请问公司截止到 2025 年上半年共已投产镍粉生产线和铜基产品生产线各多少条？产能利用率如何？感谢解答。 公司回复:尊敬的投资者，您好！截至 2025 年上半年度，公司已投产的镍粉产线 145 条，铜粉产线 20 条，镍粉产线为满产状态，铜粉产线产能利用率为 50%左右。感谢您对公司的关
--	--

	注，谢谢！ 问题 7：公司还会发展水雾法和气雾法吗？另外，非金属粉末也会重点发展吗？ 公司回复：尊敬的投资者，您好！公司自主研发的常压下等离子体加热气相冷凝法制备技术可以生产绝大部分的纯金属粉和合金粉，亦可生产多种非金属粉体，产品种类和下游应用领域具有广泛性。未来，随着金属粉体材料制备工艺的不断进步，下游客户需求的不断变化，纯金属粉和合金粉的种类将不断增加，并可生产满足客户要求的非金属粉体，下游应用也将逐步拓展到电子元器件行业之外的其他领域。感谢您对公司的关注，谢谢！ 问题 8：公司 pvd 技术在国内外居于什么样的水平？是独家技术吗？谢谢！ 公司回复：尊敬的投资者，您好！公司是一家集高端纳米金属粉体材料研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，也是国内首家采用气相常压下等离子体加热冷凝法（PVD）工业化制备超细金属粉末的企业，填补了国内该技术产业化的空白，目前在 pvd 技术工业化制备各类粉体具有较多创新的技术特点。感谢您对公司的关注，谢谢！ 问题 9：针对 AI 服务器、新能源汽车等快速发展的下游市场对高性能材料的需求，公司接下来在研发方向上会有哪些侧重和调整？
--	--

	公司回复:尊敬的投资者，您好！随着 AI 算力基础设施扩建、消费电子智能化升级及新能源汽车市场持续放量，公司将持续优化产品结构，把握高端 MLCC 市场机遇，持续加大高性能粉末的研发投入，巩固行业领先地位。感谢您对公司的关注，谢谢！
附件清单（如有）	
本次交流是否涉及公司内幕信息	☐ 是 ☒ 否
日期	2025 年 8 月 27 日